

# 第 73 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 2025 年 8 月 22 日（金） 14:00~17:00 （受付 13:30~）  
場所： 日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室  
Microsoft Teams ハイブリッドでの開催

1. 開会の挨拶 (14:00~14:05 5 分)
2. 部品ユーザからの情報 (14:05~14:35 30 分)
  - 2.1 宇宙科学プロジェクトでの EEE 電子部品に関する事例紹介／明星電気(株)
3. 部品メーカーからの情報 (14:35~15:05 30 分)
  - 3.1 銅めっきライン更新の進捗について／OKI サーキットテクノロジー(株)
  - 3.2 HR5000S 製造終了について（その後の状況報告）／HIREC(株)
  - 3.3 次世代 MPU の新規認定取得の報告／三菱重工業(株)
- ◆休憩◆ (15:05~15:20 15 分)
4. JAXA からの情報 (15:20~16:20 60 分)
  - 4.1 電気・電子・電気機器部品プログラム標準(JMR-012)の改訂活動報告
  - 4.2 第 38 回マイクロエレクトロニクスワークショップ(MEWS38) 開催案内／第一研究ユニット
  - 4.3 第 38 回 JAXA 認定部品主任検査員研修開催案内
  - 4.4 品種別共通仕様書改訂計画
  - 4.5 認定審査代行機関（HIREC(株)）の継続審査報告
  - 4.6 Network パートナー登録に関する変更点および日独 WS の案内
5. 認定審査代行機関からの情報 (16:20~16:30 10 分)
  - 5.1 認定審査代行機関からの情報／HIREC(株)
  - 5.2 認定審査代行機関からの情報／(株)エイ・イー・エス
6. 海外情報 (16:30~16:50 20 分)
  - 6.1 CE-12/CE-11 及び NEPAG 参加報告
7. その他 (16:50~16:55 5 分)
  - 7.1 今年度のイベント紹介
8. 閉会の挨拶 (16:55~17:00 5 分)

意見交換会：17:30~19:30

## ※資料配布

- 配布①：QPL／QML 部品認定計画
- 配布②：QTS／ADS の制改定状況
- 配布③：認定部品の主な変更管理状況
- 配布④：ECSS/ESCC 制改訂状況